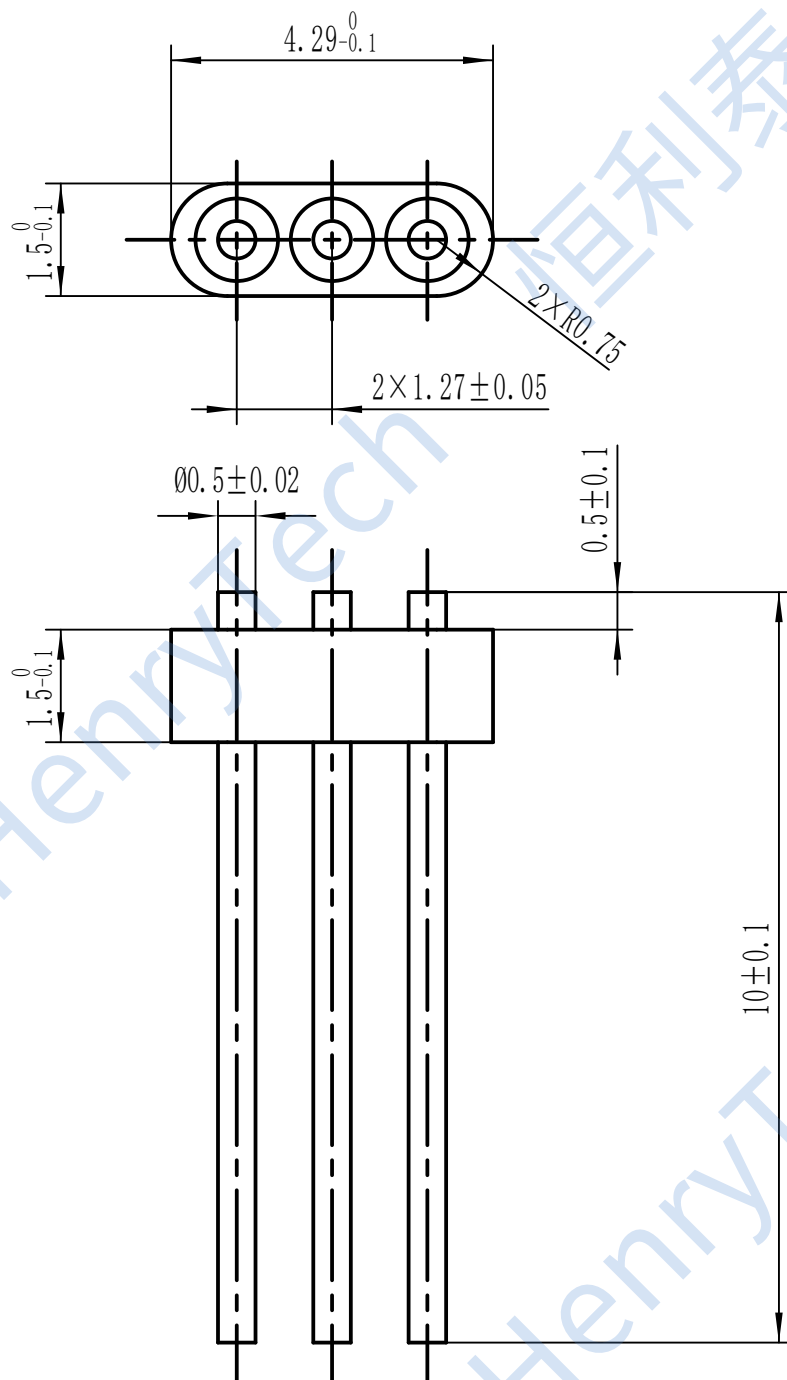




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP3-0.5-1.27(10-0.5)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期							7:1	
设计	M.		标准化									
审核												
工艺			日期			共	页		第	页		